PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-246219

(43)Date of publication of application: 30.08.2002

(51)Int.CI.

1/20

(21)Application number: 2001-043101

(71)Applicant: HITACHI POWDERED METALS CO 1 TD

(22)Date of filing:

20 02 2001

(72)Inventor: TAKADA TAMIO

ISHII HIROSHI

(54) DUST CORE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize such a dust core that can keep a magnetic characteristic even when it is used in a high-temperature environment and shows no reduction of strength or no dimensional change, and can endure cutting or the like.

SOLUTION: This dust core is formed by joining an iron powder or an iron powder whose surface is covered with a phosphate compound film, with a resin. The joint resin is made of polyphenylene sulfide or thermoplastic polyimide, and the content of resin is 0.15 to 1 mass percentage of total mass.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04 03 2004

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Convright (C): 1998.2003 Japan Patent Office

(19) B本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-246219 (P2002-246219A)

(43)公開日 平成14年8月30日(2002,8,30)

(51) Int.Cl.		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)
H01F	1/33		H01F	1/33		5E041
	1/20			1/20		
	41/02			41/02	D	

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 9 頁)

(21) 出願番号	特願2001-43101(P2001-43101)	(71)出職人 000233572
		日立粉末冶金株式会社
(22) 出顧日	平成13年2月20日(2001、2、20)	千葉県松戸市稔台520番地
		(72)発明者 高田 民夫
		千葉県柏市南増尾4-4-16
		(72)発明者 石井 啓
		千葉県東葛飾郡沼南町塚崎3-9-8
		(74)代理人 100088708
		弁理士 山本 秀樹
	1	Fターム(参考) 5EO41 AA11 BBO4 BCO1 BCO8 CAO1
		NND4 NND5

(54) 【発明の名称】 圧粉磁心及びその製造方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】圧粉磁心として、高い温度環境における使用で も磁気特性を維持でき、強度低下や寸法変化がなく、切

削加工等に耐えうるものを実現する。 【解決手段】飲粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した

1年代ナスト 版が、スル海海北市の初級を支援にあるした 鉄約を樹脂で結合した圧粉磁心を対象とする。構成特徴 は、結合用樹脂がポリフェニレンサルファイド及び熱可 塑性ポリイミドの何れかであり、樹脂含有量が全質量の 0.15~1質量%となっている。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した鉄粉を樹脂で結合した圧粉磁心において、

前記結合用樹脂はポリフェニレンサルファイド及び熱可 塑性ポリイミドの何れかであり、樹脂含有量が全質量の 0. 15~1質量%となっている、ことを特徴とする圧 が疎れ、

【請求項2】 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した鉄粉を樹脂で結合した圧粉磁心において、

前配給合用機脂はポリフェニレンサルファイド及び熱可 10 塑性ポリイミドの混合物であり、樹脂含有量が全質量の 0. 15~1質量%となっている、ことを特徴とする圧 砂路は、

【請求項3】 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施し た鉄粉を樹脂で結合した圧粉磁心において、

前記結合用機能はポリフェニレンサルファイド (以下、 PPSという) 及び前記PPSよりガラス転移温度の高 い樹脂との混合物、又は、熱可塑性ポイミド及び前記熱 可塑性ポリイミドよりガラス転移温度の高い樹脂との混 合物の何れかであり、樹脂含有量が全質量の0.15~20 1質盤%となっている。ことを特徴とする圧砂磁心。

【請求項4】 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した鉄粉を樹脂で結合した圧粉磁心において、

前記結合用樹脂はポリフェニレンサルファイド (以下、 PPSという) と熱可避性ポリイミド及びガラス転移組 度が少なくとも前記の PSより高い樹脂との混合物であ り、樹脂含有量が全質量の0. 15~1質量%となって いる、ことを特徴とする圧砂能心。

[請求項6] 前記PPSよりガラス転移温度の高い樹 形は、前配轄店 服又は前距熱可避性ポリイミドよりガラス転移温度の高 い機能の含有量が、結合用樹脂の全含有量 0.15~1 40 心の製造方法。 賃盤%のうち、半分以下である請求項3から5の何れか に記載の圧粉能心、 不搭性ガス中、

【請求項7】 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した鉄粉に、下記(1)から(6)に記載の切れかの結合 用樹脂粉末を質量比で0.15~1質量%混合し、この 混合粉を圧縮成形すると共に加熱処理することを特徴と する圧粉酸心の製造方法。

- (1) ポリフェニレンサルファイド (以下、PPSという)
- (2) 熱可塑性ポリイミド

- (3) 前記PPSと熱可塑性ポリイミドの混合物
- (4) 前記PPS及び前記PPSよりガラス転移温度の 高い樹脂との混合物
- (5) 前記熱可塑性ポリイミド及び前記熱可塑性ポリイ ミドよりガラス転移温度の高い樹脂との混合物
- (6) 前記PPSと前記熱可塑性ポリイミド及びガラス 転移温度が少なくとも前記PPSより高い樹脂との混合 価

【請求項 8】 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した鉄勢に、請求項 7 に記載の (1) ~ (6) の何れかの結合用樹脂粉末を有機溶剤に溶解した液を混合したのち 乾燥して、前配樹脂含有量が質量比で0. 15~1質量 %である樹脂酸醛鉄粉とし、

前記樹脂被覆鉄粉を圧縮成形すると共に加熱処理することを特徴とする圧粉磁心の製造方法。

【請求項9】 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した鉄粉に、請求項7年記載の(1)~(6)の何れかの結合用樹脂粉末6有機溶剤に溶解した液を混合したのち 乾燥して、樹脂含有量が質量比で、0.3質量%以下である樹脂溶酵を粉とし、

前記樹脂被覆鉄粉に前記結合用樹脂粉末の何れかを添加 して前記樹脂の全量を質量比で0.15~1質量%と

し、この混合粉を圧縮成形すると共に加熱処理すること を特徴とする圧粉磁心の製造方法。

【請求項10】 前記結合用樹脂粉末が粒度1 \sim 150 μ mものを用いる請求項7から請求項9の何れかに記載の圧粉磁心の製造方法。

いる、ことを特徴とする圧粉能心。
【請求項11】 前記港合粉又は樹脂被覆鉄粉の圧縮成 【請求項5】 前記港可塑性ポリイミドよりガラス転移 形は、前配替合用樹脂が溶融しない温度に加熱した状態 温度の高い樹脂が、非熱可塑性ポリイミド、ポリアミド 30 で行う請求項 7から10の何れかに記載の圧粉磁心の製 イミド、ポリアミドとスマレイミドの何れかであり。 冷方法。

> 【請求項12】 前記混合約又は樹脂被覆鉄約の圧縮成 形は、加熱しない状態で1次圧縮成形を行ったのち、前 配給合用樹脂が溶融しない温度に加熱した状態で2次圧 縮成形を行う請求項7から10の何れかに記載の圧粉磁 心の製造方法。

【請求項13】 前記混合粉又は樹脂被覆鉄粉の圧縮成 形は、前記結合用樹脂が軟化又は溶触する個度に加熱し た状態で行う請求項7から10の何れかに記載の圧粉磁 心の製造方法。

【請求項14】 前部圧縮成体の加熱処理は、大気中、 石活性ガス中、減圧中の何れかにおいて、前記結合用樹 脂の少なくとも1種が溶離する温度で加熱する請求項7 から13の何れかに記載の圧粉磁心の製造方法。

【請求項15】 加熱した状態で圧縮成形を行い、離型 された熱い圧粉体を大気中、不活性ガス中、減圧中の何 れかにおいて、前記結合用樹脂の少なくとも1種が溶融 する温度で加熱処理する請求項11から13の何れかに 記載の圧粉酸なの製造方法。

50 【請求項16】 前記圧縮成形体を加熱処理した圧粉磁

心を、温度150~320℃で加熱する安定化熱処理を 施す請求項7から15の何れかに記載の圧粉磁心の製造

【発明の詳細な説明】

[0001]

【祭明の属する技術分野】本祭明は、特に、金型成形件 及び軟磁性特性に優れた圧粉磁心及びその製造方法に関

[0002]

【従来の技術】近年の電気、電子機器の小型化及び高密 10 度化に伴い、これらに使用される磁心材料に対しても小 型で高い磁束密度と誘磁率及び低級指を具備する高温波 鉄心の要求が高まっている。このような磁心材料として は、フェライトコアが使用されているものの飽和磁束密 度が低いという欠点がある。これに対し、センダスト、 パーマロイ等の合金粉末をフェノール樹脂やエポキシ樹 脂等の絶縁性樹脂で結合した圧鉛磁心においては、10 0kHz以上でも渦電流損失を抑えられるが、実用の磁 東密度はフェライトコアより高い程度で、小型化の要求 を充分端たすことは困難である。また、モータ鉄心やト 20 ラス転移温度の高いものとして前記に挙げた樹脂の何れ ランスコア用として、磁性粒子を高額度の鉄粉とした圧 粉磁心は、比較的高い磁束密度を有することが知られて いる。これは例えば、ヘガネス社の軟磁性複合材料(名 称: Soft Magnetic Composite: CMC) であり、高純度のア トマイズ鉄粉や還元鉄粉の表面に燐酸系の極薄い絶縁被 膜を形成し、結合用樹脂を熱硬化性フェノール樹脂や熱 可塑性ポリアミド樹脂(ナイロン)を使用するもので、 高磁束密度、高透磁率、低鉄損が特徴とされる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記したような圧粉磁 30 心は、低価格であり、コアの小形化に有望なものである るが、機械的な強度が低いため、切削加工やドリル孔開 け加工を行う場合に割れや欠損を生じやすく、また、湯 度が高い環境の下で使用すると機械的強度が著しく低下 しやすい。即ち、この種の軟磁性材料は、自動車や産業 機械等の用途において、温度の高い環境で使用されるこ とが多く、そのような環境で高い磁気特性を維持すると 共に強度低下や寸法変化がなく、切削加工等に耐えうる 材料強度を持ち、しかもより一層の価格低減が要求され ている。勿論、用いられる周波数は比較的高いものとな 40 っており、高透磁率であることも望まれる。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記従来 圧粉磁心の持つ課題を如何に解消するか検討を重ねてき た結果、結合用樹脂の選定、添加量、樹脂粉末や混合態 様等を工夫することにより上記課題を解消できるとの確 証に至り、本発明を完成した。

【0005】請求項1~4の発明は、鉄粉、又は燐酸化 合物被職を表面に施した鉄鉛を樹脂で結合した圧鉛磁心 脂含有量が全質量の0.15~1質量%であることを特 微としている。

(請求項1) ポリフェニレンサルファイド (以下、PP Sと記す)、又は、熱可塑性ポリイミド(以下、熱可塑 件PIと記す)

(踏求項2) PPSと熟可塑性PIとの混合物

(請求項3) PPS及び前記PPSよりガラス転移温度 の高い樹脂との混合物、又は、熱可塑性PI及び前記熱 可塑性PIよりガラス転移の高い樹脂との混合物

(請求項4) PPSと熱可塑性PI及びガラス転移温度 が少なくとも前記PPSより高い樹脂との混合物

【0006】請求項5は前記構成において、ガラス転移 温度の高い樹脂を特定したものである。即ち、熱可塑性 PIよりガラス転移温度の高い樹脂としては、非熱可塑 性ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリアミドピスマレ イミドの何れかである。PPSよりガラス転移温度の高 い樹脂としては、ポリフェニレンオキサイド、ポリサル フォン、ポリエーテルスルフォン、ポリアリレート、ポ リエーテルイミド、及び前記熱可塑性ポリイミドよりガ かである。請求項6は請求項3から5において、前記P PSや前記熱可塑性ポリイミドよりガラス転移温度の高 い樹脂の含有量を、結合用樹脂の全含有量0.15~1 質量%のうち、半分以下としたものである。以上の各樹 脂のガラス転移温度(示禁熱量、DSC: Differential ScanningCalorimetry) の代表値を表1に示した。 [0007]

【表1】

樹脂名	ガラス転移温度(°C)
PPS	9.0
熱可塑性P]	250
ポリアミドイミド	280
ポリアミノピスマレイミド	270
赤熱可塑性ポリイミド	260
ポリエーテルスルフォン	225
ポリエーテルイミド	217
ポリフェニレンオキサイド	210
ポリアリレート	193
ポリサルフォン	190

【0008】請求項7~9は以上の圧粉磁心の製法で、 次のような構成特徴からなる。

(請求項7) 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した 鉄粉に、前記した (請求項1~4に挙げた) 何れかの結 合用樹脂の粉末を質量比で0.15~1質量%混合し、 この混合粉を圧縮成形すると共に加熱処理する。

(請求項 8) 鉄粉、又は燐酸化合物被膜を表面に施した において、前記結合用樹脂が下記の何れかであって、樹 50 鉄粉に、前記した (請求項1~4に挙げた) 何れかの結 合用樹脂を有機溶剤に溶融した液を混合したのち乾燥し て、結合用樹脂の含有量が質量比で0、15~1質量% である樹脂被覆鉄粉とし、この樹脂被覆鉄粉を圧縮成形 すると共に加熱処理する。

(請求項9)以上の製造方法において、第1段階とし て、前記した (請求項1~4に挙げた) 何れかの結合用 樹脂を有機溶剤に溶解した液を混合したのち乾燥して、 前記樹脂の含有量が質量比で、0.3質量%以下である 樹脂被覆鉄粉とする。第2段階として、前配樹脂被覆鉄 粉に前記結合用樹脂粉末の何れかを添加して前配樹脂の 10 全量を質量比で0、15~1%とし、この混合粉を圧縮 成形すると共に加熱処理する。

【0009】 (請求項10と11) 以上の製造方法にお いて、前記結合用樹脂粉末は粒度1~150μmものが 好ましいこと、前記混合粉又は樹脂被覆粉末の圧縮成形 は常温下でもよいが、前記結合用樹脂が溶融しない温度 に加熱した状態で行うことができることを確認したもの である。

【0010】また、請求項11以降は前記加熱処理条件 等の細部構成である。即ち、請求項11~13では、圧 20 縮成形の形態として、第1に樹脂溶融しない温度以下で 加熱する態様、第2に加熱しないで成形した圧粉体を樹 脂溶融しない温度以下で加熱する態様、第3に樹脂溶融 する温度下で加熱する態様、何れであってもよいことを 特定した。請求項14では、前記圧縮成形体の加熱処理 について、大気中、不活性ガス中、減圧中の何れかにお いて、結合用樹脂の少なくとも1種が溶融する温度で加 熟する態様を特定した。これは例えば、PPSでは25 0~400℃、熱可塑性PIでは300~、450℃に 加熱することである。請求項15では、加熱した状態で 30 圧縮成形を行い、離型された熱い圧粉体を大気中、不活 性ガス中、滅圧中の何れかにおいて、前記結合用樹脂の 少なくとも1種が溶融する温度で加熱処理する態様、つ まり加熱圧粉成形と圧粉体の加熱処理を連続して行うこ とを特定した。請求項16では、圧縮成形体を加熱処理 した圧粉磁心を、温度150~320℃で加熱して安定 化熱処理を施す態様を特定した。

[0011]

【発明の実施の形態】次に、以上の発明を実施の形態及 明対象の磁性粉末、結合用樹脂及びその含有量、磁性粉 末と樹脂の混合、圧縮成形、加熱処理、安定化熱処理に ついて順に詳述する。その後、試験の代表的なものを実 施例に挙げ利点を明らかにする。

【0012】(1. 磁性粉末)対象の鉄粉は、アトマイ ズ法、還元法等の各種製法による鉄粉を適用することが できる。鉄粉の粒度は、要求される磁束密度及び使用さ れる周波数領域により選択される。粒子径は一般に粉末 冶金で使用される200μm以下を使用することができ

の粒子径が小さいほど過電流損失が小さくなり、高周波 特性が向上するため、粒子径は100μm以下とするこ とがより好ましい。細かい粒子については特に限定しな くてもよいが、細かな粒子が多い粒度分布は、粉末圧縮 件及び粉末流動性が悪くなり、高密度な圧粉磁心が得ら れないため、粒子径10µm以上の粉末とすることが好 ましい.

【0013】燐酸化合物被膜を表面に施した鉄粉は、そ の被膜が絶縁層として作用し、鉄粉粒子間の過電流発生 を抑制する効果があり、結合用樹脂の存在によって、過 電流の発生を抑制する効果がさらに高くなり、より高周 波特性が向上する。被膜用燐酸化合物は、燐酸鉄、燐酸 マンガン、燐酸亜鉛、リン酸カルシウム等が好適であ る。また、燐酸酸化合物被膜を表面に施した鉄粉の市販 品でも差し支えない。この例としては、ヘガネス社製の 鉄粉 (商品名: Permite、或いはSomaloy) 等が挙げられ る。

【0014】 (2. 結合樹脂) 結合用樹脂としては、耐 熱性に優れるPPS、熱可塑性PIもよい特性を示し好 適である。圧粉磁心の使用される温度が180℃を越え るような環境であり、長時間にわたって使用されると、 圧粉磁心の形状、寸法に経時変化を生じたり、見掛けの 絶縁性能が低下する虞がある。その理由は、前者は圧縮 成形時に生じる複雑な残留応力があるものと考えられる こと、後者は高温環境により、磁性粉末間の絶縁樹脂の 厚さが減少する可能性が考えられる。このような虞に は、前記PPSVは勢可塑性PIに、これらよりガラス 転移点が高い樹脂を混合すると、特性が改善される。こ れは、磁性粒子(鉄粒子)間の樹脂が、熱特性が異なる 複合状態であるため、使用中の変形や移動を生じ難くし ているものと考えられる。ガラス転移点が高い樹脂の含 有量は、主体となるPPS又は熱可塑性PIの量を超え ない範囲とされる。PPSに熱可塑性PIを混合するこ とも、この技術思想と同じことである。

【0015】(3. 結合樹脂の含有量)結合用樹脂の含 有量は、全質量の0、15~1質量%の範囲が好適であ る。0、15質量%未満では、磁性粉末の粒子が結合及 び絶縁する効果が少なく、圧粉磁心の強度が不十分とな り、磁性粉末間の絶縁性が悪いものとなる。また、結合 び実施例により明らかにする。この説明では、まず、発 40 用樹脂の含有量が1質量%を越えると、圧粉磁心の強度 及び絶縁性が高いものとなる反面、圧粉磁心に占める磁 性粒子の占有率が低くなり、磁性粒子の密度が低いもの となるため、高い磁束密度及び透磁率が得られなくな

【0016】透磁率との関係において、50H2程度の 低周波数領域では樹脂の含有量が多いものほど低くな る。5kHz程度の高い周波数の領域では、樹脂を含ま ないものは低周波領域における透磁率よりはるかに低い 値を示し、これに比べて、樹脂含有量が0.3質量%近 ろが、圧縮性を考慮すると150 um以下である。鉄約 50 傍で透磁率が最大値を示して低層被における透磁率とほ ぼ同じ値となる。樹脂含有量がさらに増加すると、低周 波の場合の透磁率と同様に、次第に低下していき、樹脂 含有量が1質量%を越えると、樹脂を含まない場合の透 磁率より低くなる。このような樹脂量と透磁率の関係か らも、結合用樹脂の含有量は、0.15~1質量%が最 適となる。樹脂含有量は、0.3質量%近傍が特に好ま しい。また、密度は7,35g/cm3以上であること が望ましい。

【0017】(4、磁性粉末と結合用樹脂の混合)結合 用樹脂は、磁性粉粒子間を絶縁し、過電流の発生を抑制 10 る。加熱時間は一般的に約0、5~1時間程度である。 する。燐酸化合物被膜を施した鉄粉は、粉末圧縮成形の 際に剥離や脱落によって、燐酸化合物による絶縁が破ら れる虞があるが、結合用樹脂の存在によって保護され、 より過電流の発生を抑制することができる。

【0018】結合用樹脂は粉末の形で混合することがで きる。その際は、磁性粉末の粒度分布と同等又は細かめ とすると、混合状態が良好になり、耐熱性も向上する。 磁性粉末間の絶縁性を向上させるためには、60μm以 下の粒度とすることが好ましい。また、結合用樹脂に、 n-メチル-2-ピロリドン等の極性が強い有機溶剤を 20 添加して低粘度化させておき、流動層式又は撹拌混合式 のコーティング装置を用いて、鉄粉に必要な量のコーテ ィングを行ったのち、乾燥する方法も好ましい。

【0019】また、有機溶剤を含む結合用樹脂を、前記 した場合より少ない樹脂量でコーティングしたのち乾燥 して、樹脂被覆粉末を作り、この樹脂被覆粉末に結合用 樹脂の粉末を混合する方法としてもよい。有機溶剤を含 む結合用樹脂を用いて得られる樹脂被膜は、絶縁性能が より優れたものとなる。樹脂の膜厚は、20nm以上で あると過電流の発生が少なくなる。膜厚20nmの樹脂 30 被膜を得るには、おおよそ樹脂量0.15質量%程度と なる樹脂溶液が混合される。一方、樹脂膜厚が200n mを越えると、粉末の圧縮性が悪くなり、その結果、磁 気特性の不十分な圧粉磁心になる。樹脂を被覆した磁性 粉末に、追加で結合用樹脂粉末を混合すると、被覆樹脂 が保護され、より優れた磁性特性が得られる。

【0020】(5. 圧縮成形)樹脂被覆磁性粉末は金型 を用いて圧縮成形される。圧縮成形のとき、圧縮性向上 や圧粉体抜き出し摩擦の低減のために、金型面に粉末治 金で通常用いられるステアリン酸亜鉛やエチレンピスス 40 テアロアマイド等の成形潤滑剤粉末を静電途布等により 予め塗布しておくことが望ましい。また、より高い密度 に成形するには、結合用樹脂が溶融しない温度に加熱し た状態で行う態様、混合粉や樹脂被膜鉄粉を加熱しない 状態で1次圧縮成形した後、結合用樹脂が溶験しない湯 度に加熱した状態で2次圧縮成形を行う修様、更に結合 用樹脂が軟化する温度から溶融する温度まで加熱した状 態で圧縮形成を行う態様で行うことである。なお、成形 後処理としては、成形したのち、常温まで冷却して、以

たのち、成形体が熱いままで加熱処理へ移行する方法と すれば熱エネルギーと冷却時間を省くことができるの で、合理的である。

【0021】(6.加熱処理)加熱処理は、結合用樹脂 を溶融させ、さらに結合用樹脂の結晶化による樹脂特性 の安定化を図る工程である。加熱温度、加熱時間は使用 する樹脂の種類により選定される。温度は、樹脂の融点 から樹脂が熱劣化しない範囲であり、PPSでは250 ~400℃、熟可塑性PIでは300~450℃とされ

【0022】加熱時の雰囲気は大気中で行うことができ る。但し、大気中の酸素の存在は、樹脂の強度低下、機 核的特性の低下を生じる虞が考えられる。これは、酸素 の存在によって、樹脂の重合反応が進行し、ガス状の縮 合物が発生しやすくなり、樹脂内に気泡として残存する ことも起こり得るからである。そのため、より好ましく は、大気中での加熱に先立ち、窒素ガス等の不活性ガス 雰囲気中で加熱される。また、減圧された雰囲気中で加 熱すると、雰囲気の酸素量が減少すると共に、ガス状の 縮合物をより樹脂から放出させることができる。これら 雰囲気は、適宜組み合わせることができる。加熱処理の 冷却過程では、温度320~150℃程度の領域におい て時間をかけて冷却すると、以下に述べる安定化熱処理 を兼ねることができる。

【0023】(7. 安定化熱処理)安定化熱処理を行う と、結合用樹脂の特性を安定化し、圧粉磁心を高い温度 で使用したとき、経時変化を生じ難いものとすることが できる。この場合、前記加熱処理を行い、一旦、冷却し たのち、150~320℃程度で1~2時間程度加熱さ れる。また、前記加熱処理の冷却過程で、320~15 0℃程度の温度領域で1~2時間保持する方法によるこ とができる。

[0024] 【実施例】次に、本発明の実施例と比較例により、発明 構成及び利点を明らかにする。

- (1) 準備した粉末は次の(1)~(8)の8種類である。 (1)、アトマイズ鉄粉:これは「ヘガネス社製、品番: ABC100、30、1粒度が150 um以下のもので ある (以下、純鉄粉と記す)。
- (2)、燐酸被膜処理アトマイズ鉄粉;これは「ヘガネス 社製、品番: Somalov500、| 粒度が150 u m以下のも のである(以下、被膜形成鉄粉と記す)。
 - (3). 熱可塑性ポリアミド樹脂(以下、ポリアミドと記 す)入り燐酸被膜処理アトマイズ鉄粉:これは「ヘガネ ス社製の市販粉末」、燐酸被膜処理アトマイズ鉄粉(Som aloy500) に熱可塑性ポリアミドを 0. 6 質量%混合し たものである。
- (4). PPS粉末:これは「大日本インキ製」粒度が1 50μm以下 (-150μm) のもの、60μm以下 降に述べる加熱処理を行う方法としてもよいが、成形し 50 (-60μm)のものである(以下、PPSと記す)。

(5)、熱可塑性ポリイミド粉末:これは「三井化学

- 製」、粒度が150μm以下 (-150μm) のもの と、及び60μm以下 (-60μm) のものである(以 下、熱可塑性PIと記す)。
- (6). 熱硬化性ポリイミド粉末: これは「ローランヌ 製」、粒度が150μm以下 (-150μm) のもので ある(以下、熱硬化性PIと記す)。
- (7). 熱硬化性フェノール樹脂粉末: これは「大日本インキ製」、粒度が 150μ m以下 $(-150\mu$ m) のものである(以下、フェノールと配す)。
- (8). ステアリン酸亜鉛粉:これは一般に使用されている成形型用潤滑剤である。

[0025] (2)

【実施例1】樹脂の含有量と圧粉磁心の実効透磁率 前記被膜処理鉄粉にPPS (-150μm)を所定量

- (全質量%で、0%、0.15%、0.3%、4.5%、6.0%、7.5%、1.0%、1.2%となるよう) 混合し、ステアリン酸亜鉛粉を塗布した金型を用
- い、混合粉を成形圧力 1470MPaでリング形状(φ 10×φ23×5mm)に圧縮成形した。成形体は、空 20 気中で温度320℃で1時間加熱したのち、温度240 でで1時間加熱して、冷却することにより圧粉確心を得 た。なお、PPSを含まないものは純圧粉格である。
- [0026] 実効透磁率は、B-Hアナライザーにより 測定した。周波数は、50Hz及び5000Hzで、印*

*加磁東密度は1T (テスラー) である。実効透磁率の測 定施製は図1の通りである。即ら、50日ェにおける実 が透磁率は、樹脂含有量の増加に対してほぼ直続的に低 下している。一方、5000日まにおける実効透磁率 は、PPSを含まないものは低く、PPS含有量が0. 3質量%近傍で最大低となり、それ以上のPPS含有量 では、緩やかに低下しており、PPS含有量が1質量% のとき、PPS含含まない妊粉酸心の値とほぼ同じにな

っている。なお、樹脂がPPSの例を挙げたが、他の樹

10

[0027] 民上のことから、発明の樹脂合有量に関 し、樹脂合有量の少ない領域では、実効透磁率の平均変 化率が大きいので、樹脂合有量計20.15質量%以上と した。樹脂含有量の多い側では、樹脂を含まない圧粉磁 の実効透磁率より低くならない1.0質量%以下の樹 服含有量人の多

[0028] (3)

10 脂粉末の場合でも同様な傾向となる。

【実施例2】純鉄粉を用いた樹脂の種類と圧粉磁心の耐 熱性

前記能鉄粉に各樹脂粉末を所定量添加し、V型混合機で 混合した。樹脂粉末の混合制合は表2に示す通りであ る。PPS及び熱可塑性PIは粒度が-150μmのも のを用いた。

【表2】

試料	横筋粉末の種類と含有量 (質量%)						
No.	PPS	熱可遊性P I	熱硬化性 P I	フェノール			
A 1	0. 15			1	発明		
A 2	0. 6						
A 3	1. 0						
A 4		0. 6		ľ			
A 5	0. 3		0. 3				
A 6	<u> </u>	0. 3	0. 3		,		
A 7		Į.	1	0. 6	比較例		

[0029] 冬混合粉は、成形圧力1470MPaで円柱(φ23×5mm)及U門前形状(φ10×φ23×10mm)に任能成形した。成形では、金型の内壁面にテめステアリン酸亜鉛を浄電盤布しておき、混合粉を充 40 填及U圧粉した。成形体の加熱処理温度は、樹脂がPP Sを含むもの、及び熱可塑性 P を含むものは320℃、フェノールを含むものは150℃とし、窒素ガス雰囲気中でそれぞれ1時間加熱した。安定化熱処理は、樹脂がPP S及び熱可塑性P1を含むものについて行い、大気中で、240℃で19時間加熱した。

【0030】円柱形状 (φ23×5mm) の各試料は、 5×23×5mmの角柱形状に切削加工し、絶縁性能評 価に供した。絶縁性能評価は、温度200℃の恒温層中で、100時間加熱したのち、四端子法(保料回端に直流電流を施し、その間に20単子を接して電気抵抗を測定)による見掛け固有抵抗値を測定し、加熱する前の値に対する低下率で評価した。また、円筒形状(610×23×10mm)の各幹財化-0かでに圧倒旋値を制定した。圧環境度は室温及び温度200℃において、圧縮速度毎分0.5mmで圧縮して破壊するまでの最大荷電である。表まに見掛け固有抵抗、室温及び200℃の圧環境度の測定結果を示した。

【表 3】

12					- 33		11
備考	圧療強度 (Mpa)			見掛け固有抵抗 (m Q・c m)			武将 Na.
	低下率 (%)	200℃	宝温	低下率 (%)	加熱後	初期値	
発明	19	150	185	45	1. 1	2. 0	A 1
,,	27	80	110	30	3. 5	5. 0	A 2
,,	33	50	75	19	5. 7	7. 0	A 3
я .	18	90	110	30	3. 5	5. 0	A 4
,	27	80	110	14	4. 3	5. 0	A 5
н	23	8.5	110	10	4. 5	5. 0	A 6
H:#0-091	6.7	30	90	83	1. 2	7. 0	A 7

【0031】 (評価) 見掛け間有抵抗は、機能の含有量の増加によって一次関数的に上昇する。機能含有量が の増加によって一次関数的に上昇する。機能含有量が が、圧粉能心の用途によってそれぞれ実用できるもので ある。機能の種類による加熱前後の見掛け固有抵抗をみ ると、PPSを含むもの(数料A1~A3)は樹脂含有 量が変わっても加熱前後の更低がほぼけで、低下率 20(変化率)では機能含有量が多いほど少なくなってい

る。熱可塑性P I を含むもの (鉄料44) でも同じなっている。PPSに熱硬化性P I を含むもの (鉄料45)、及び飛可塑性P I F 熱硬化性P I を含むもの (鉄料46) は、見掛け固有抵抗の変化量は、PPSのものより少なくなっている。これらに比べて、フェノールを含むもの (終料47) は、加熱剤の見掛け固有抵抗はPPS等を含むものより高いが、加熱後の変化量がさわめて多く、加熱後の見掛け固有抵抗が著しく低いものとなっている。

【0032】圧環強度は樹脂含有量が多いほど低くなる。 塩温と200℃との差は、PPSを含むもの(飲料A1~A3)及び熱可塑性PIを含むもの(飲料A4) 東にほぼ同じであるが、フェノールを含むもの(飲料A7)は、 塩塩の強度も低いが、200℃における強度が 著しく低いものとなっている。

[0033] (4)

【実施例3】被膜形成鉄粉を用いた樹脂の種類と圧粉磁

心の耐熱性

【0034] 応用体の加熱処理組度は、樹脂がPS及 の び熱可酸性PIを含むものは320℃、熱硬化性PIを 含むものは200℃、フェノールを含むものは150 で、ポリアミドを含むものは275℃とし、譲渡ガス券 囲気中でもたぞれ1時間加熱した。たお、影料 B12に ついては空気中で行った。安定化熱処理は、樹脂がPP S及び熱可塑性PIを含むものについて行い、復度24 0でで1時間加熱した。

[0035]

[表4]

	13			1			14	
試料	樹脂の種類と含有量 (質量%)							
No.	PPS	PPS	熱可塑性 PI	熱可塑性 PI	熟硬化性 PI	フェノ	ボリ	
	-150	-60	-150	-60		-n	アミド	
В1	0. 15							
В 2	О. З						1	
В 3	0. 6	Ì	1	1]	1	
B 4	1. 0		İ	l				
B 5	0.1		0. 05	ł				
В 6	о. з		0. 3	Ì	1	1	1	
В 7			0. 6				1	
В8	о. з				о. з		1	
В 9			0. 3		0. 3	l	l	
В10		0. 6					1	
В11				0. 6			İ	
B12	0. 6		1	l .				
B18	0. 6							
B14					0. 6	1		
B15				1		о. в		

【0036】前配実施例2と同様な方法で、温度200 ℃で100時間加熱したのちの見掛け固有抵抗値と、室 *結果は表5のと通りである。 【0037】

温及び温度200℃における圧環確度を測定した。測定* [表5]

-4017	O LLONGER	E WAL DA	Co DUAL "	1.0	_		
試料	見掛け固有抵抗(mQ・cm)			圧環強度(MPa)			備考
No.	初期値	加熱後	低下率(%)	室型	200℃	低下率(%)	
В1	5. 0	3. 5	8.0	185	150	19	発明
B 2	8. 0	6. 0	25	155	120	23	"
В 3	12.0	10.0.	1 7	110	80	2 7	"
B 4	17.5	16.0	.9	75	50	33	"
B 5	5. 5	3. 5	30	185	150	19	"
В 6	12.0	10.0	1 7	110	80	2 7	
В7	12. 0	10.0	1 7	110	9.5	14	,,
В8	12.0	11.0	8	110	80	27	"
В 9	12.0	11.5	4	110	80	2 7	"
B10	15. 0	13.5	13	130	100	23	"
B11	15. 0	13.0	10	110	90	18	
B12	17. 0	1 3. 0	2 4	110	80	27	
B18	13.0	12.0	8	110	8.5	2.3	я
B14	9. 0	8. 0	11	90	70	2 2	比較多
B15	10.0	4. 0	60	90	30	67	,
B 16	8. 0	3. 0	63	9.0	20	7.8	

【0038】 (評価) 見掛け固有抵抗は、純鉄粉を用い 50 た圧粉磁心より高い。燐酸化合物被膜があるだけ、鉄粉

16

粒子の絶縁がよくなっていることが分かる。樹脂の含有 豊の増加によって一次関係的に上昇することは、純鉄勢 りものと同様である。樹脂の電解による加熱的後の見掛 け固有低抗をみると、PPSを含むものは樹脂含有量に 係わらず、変化量がほぼ同じであり、低下率(変化率) には樹脂含有量をが多いほど少なくなる。また、健変が一 150μmのPPS、このPPSと熱可塑性PI又は熱 硬化性PIとの混合のもの、粒質・150μmの勢 硬化性PIとの混合のもの、粒子と熱硬化性PIとの混合 合のものは、ほぼ同じ特性を示すが、細部的にはPPS 又は熱可塑性PIに無限化性PIが混ざっているもの が、加熱による見掛け歯帯低が低下が少なか。

【0040】圧戦強度は、純鉄粉の場合と殆ど同じ水準 で、樹脂含有量との関係及び200℃に加熱したときの 低下量共に同規制を示している。圧積強度において は、樹脂粉末の物度の影響、樹脂の湿式被覆、加熱処理 の雰囲気中の違いに差は認められない。PPS系及び熱 アミルのも、カールを含むもの及びポリ アミルのも、初期値が低く、加熱したときの低下量が 大きいこと、及び熱硬化性PIが加熱による低下量はか ないが、低い値を示していることは、見掛け固有抵抗の 場合の序列と同じになっていることは、見掛け固有抵抗の 場合の序列と同じになっていること

[0041]

(9)

【発明の効果】以上説明したように、本発明の圧粉磁心は、鉄勢、又は頻敏化合物被原を表面に施した鉄粉に、PP S樹脂は主比熱可難性PJ 樹脂、及びこれらとガラス転移温度が比較的高い樹脂との混合物の形で、0.1 ち~1 質量%合むものとしたことで、透磁率が高く、特に高周波領域で使用される場合に優れた特性を示し、また、温度が高い環境で使用される場合でも、固有抵抗及び耐熱強度が高いものであるから、用いられる装置の性能及び小型化に寄与でき、圧粉磁心の適用範囲を拡大することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】燐酸化合物被覆鉄粉をPPS樹脂で結合した圧 粉磁心の樹脂含有量と実効透磁率の関係を示すグラフで ある。

[図1]

